



新聞稿

中国第一家先进芯片厂 中芯国际隆重开业

(二零零一年十一月二十二日--上海)-----上海实业控股有限公司(“上实控股”)最近成功增持股权的中芯国际集成电路制造有限公司,今早在上海浦东新区张江高科技园区举行隆重的开业典礼,宣布公司正式进入营运阶段。上实控股现时是该公司的最大股东。

中芯国际去年八月开始打桩,在短短一年零一个月的时间内完成了第一期厂房建设,包括可每月生产 42500 片八英寸芯片的一厂,及支援用的三厂,以及二厂的硬体结构;今年九月二十五日进入试投产阶段,成为中国第一家以最先进技术,提供芯片加工服务(FOUNDURY)的半导体厂。两个月来,中芯国际的试投产过程顺利,并已陆续接获美国,日本等地 IC 设计与元件整合制造公司(IDM)的订单,预定明年第一季正式量产。

中芯国际初期投产的项目有静态存储器(SRAM), 特殊用途芯片(ASIC RAM), 逻辑(LOGIC), 光掩膜唯读存储器(MASK ROM)等类芯片,应用范围包括数码电视, VCD/DVD, 手提电话, 智能卡等。

中芯国际是中国第一家生产八英寸、线宽 0.25 微米以下的专业芯片代工厂,技术团队来自世界各国,包括四百多名来自美国,台湾,意大利,新加坡,日本及韩国的资深工程师,他们致力把最先进的半导体技术引进中国,并在中国培养一批优秀的半导体人才。中芯国际副总裁杨士宁博士表示,该公司技术研究及发展部门的目标是在 2005 年以前,把中芯国际的技术水平提升至与世界最先进大厂相差不到一年的水平。

中芯国际总裁兼执行长张汝京在开幕礼上表示,中芯国际能够顺利投产,归功于各投资方的支持,于九月二十五日完成募集第一期资金超过十亿美元。他对上海市政府、浦东新区政府、张江开发公司,以及负责建厂的海尔宝冶与韩国三星,规划厂房的 BOVIS 公司等提供的协助表示感谢。

张汝京博士又表示,中芯国际明年度的订单已经接近满载,而且价格与世界各地的同类企业相同。

###